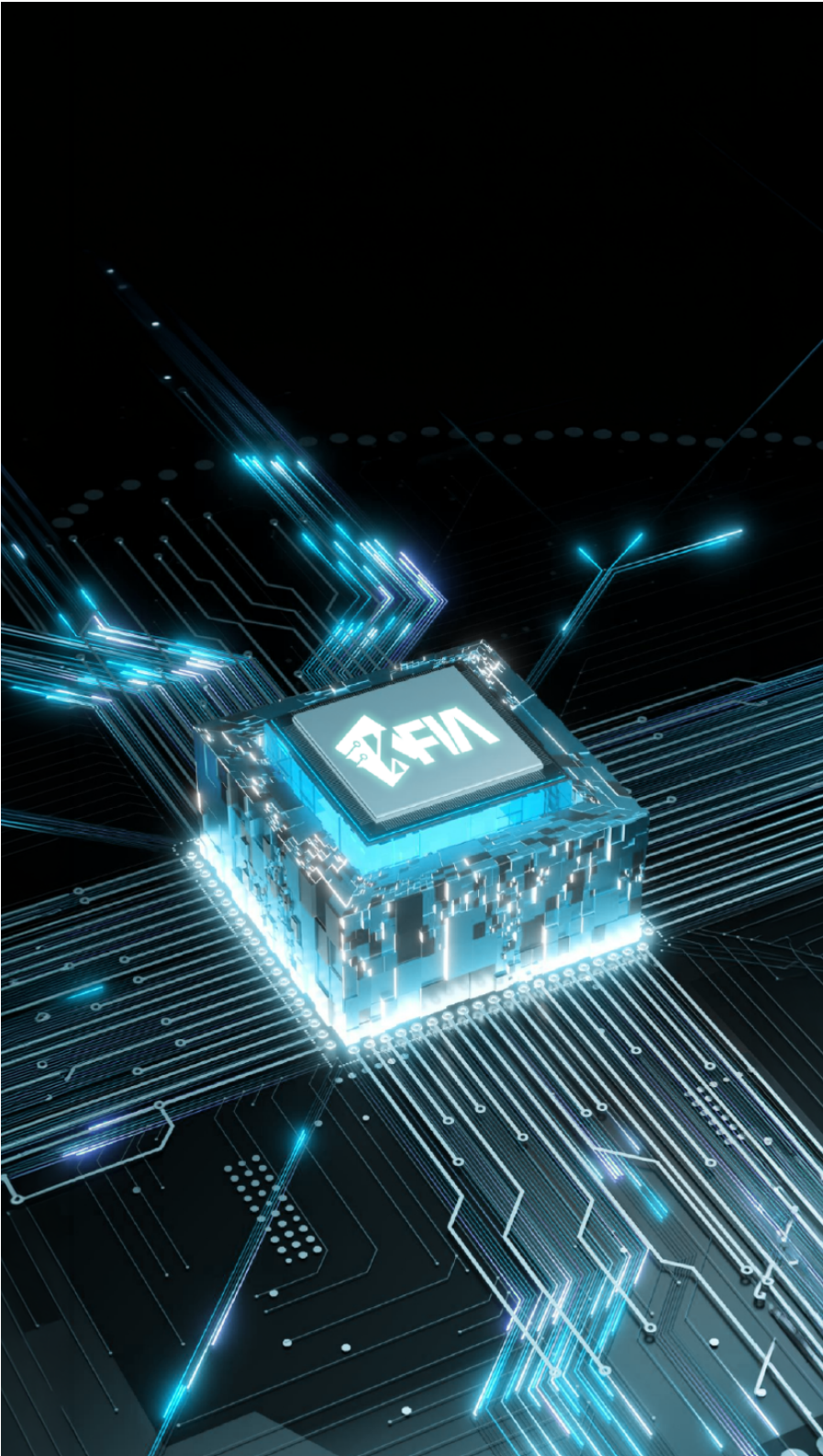


# NEWS LETTER

2026 June Vol. 2



## Contents

### 들어가면서

01 인사말

### 협회소식

02 협회활동

03 주요 일정

04 회원사 방문 현황

### 회원사 소식

05 회원사 인터뷰

06 회원사 소식

07 신규 회원사 소개



## K-팹리스, 글로벌 영토 확장을 위한 힘찬 발걸음을 내딛습니다.

안녕하세요, 한국팹리스산업협회 사무국입니다.

우리 협회는 대한민국 시스템반도체 산업의 글로벌 무대를 넓히고, 양국 간 실질적인 비즈니스 협력을 도모하기 위한 의미 있는 첫걸음을 내딛었습니다. 지난 4월 23일 진행된 베트남 최대 IT 기업 FPT 그룹과의 업무협약(MOU) 체결 소식을 이번 6월호의 메인 뉴스로 전해드립니다.

특히 이번 협약식에는 김경호 협회장을 비롯해 라닉스, 바이탈아이씨, 스카이칩스 등 우리 협회를 대표하는 주요 회원사 대표단이 동행하여, 양국 간 실질적이고 긴밀한 비즈니스 협력 방안을 다각도로 논의하였습니다. 이번 협약은 단순한 선언에 그치지 않고 즉각적인 현지 미팅을 통한 연계 지원으로 이어졌으며, 현재 참여 회원사들을 중심으로 구체적인 사업화 세부 협의가 활발히 전개되고 있습니다.

이번 협약은 지난해 대통령의 베트남 국민 방문을 계기로 물꼬를 튼 양국 간 첨단산업 협력을 바탕으로, 우리 협회가 회원사들의 실질적인 글로벌 비즈니스 기회를 열어주는 단단한 교두보를 마련했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 협회는 이를 기점으로 다음과 같은 구체적인 실행 방안을 속도감 있게 추진하고자 합니다. ▲AI 반도체 중심의 공동 기술 협력 ▲글로벌 시장 진출 및 공급망 확대 ▲글로벌 전문 인력 교류 및 양성 등 다양한 전략적 협업을 통해 우리 회원사들이 베트남을 전초기지 삼아 세계 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 전방위로 지원하겠습니다.

이와 함께 이번 6월호에는 협회의 내실을 다지고 회원사 간 결속을 도모한 다양한 활동 소식도 풍성하게 담았습니다.

글로벌 시장을 향한 담대한 도전과 국내 산업 생태계의 내실 있는 성장이 조화를 이루는 이번 뉴스레터가 회원사 여러분께 유익한 인사이트가 되기를 바랍니다. 협회는 앞으로도 정부의 외교적 성과가 우리 기업들의 실질적인 성장동력으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2026년 6월  
한국팹리스산업협회 사무국 올림



### 중부지방 국세청장 간담회

협회는 지난 3월 25일 협회 회의실에서 이승수 중부지방국세청장을 초청하여 팽리스 산업 육성을 위한 세제 지원 방안을 논의하는 간담회를 개최했습니다. 협회 출범 이후 과세당국과 직접 소통한 첫 자리로, 김경호 회장 및 주요 회원사 대표들이 참석하여 K-팽리스의 자생적 생태계 구축을 위한 전략적 세제 지원의 절실함을 강조했습니다.

이날 협회는 ▲설계 인프라 지원 ▲R&D 비용 인정 범위 명확화 ▲고속연 인력 세액공제 우대 등 '8대 핵심 세제 개선안'을 건의했습니다.

이에 이 청장은 납부기한 연장 등 유동성 지원과 함께, R&D 비용 사전심사제도 우선 적용을 통해 세무 불확실성을 선제적으로 해소하겠다고 화답했습니다.



지난 3월 26일, 우리 협회는 경기도와 경기주택도시공사(GH)가 주도하는 판교 시스템반도체 핵심 거점 조성 협약식에 동참했습니다. 총 사업비 약 2조 2,700억 원 규모의 이번 프로젝트에서 협회는 회원사들의 안정적인 성장을 지원할 '팽리스 전용면적'을 별도로 확보하는 결실을 거두었습니다. 이를 기반으로 팽리스 스타트업 육성과 실무 인재 양성을 주도하며, 회원사들이 최적의 인프라에서 글로벌 시장을 선도할 수 있는 혁신 클러스터를 구현해 가겠습니다.

### 제3판교 테크노밸리 시스템반도체 클러스터 업무협약식



## 춘계 그린미팅

협회는 지난 4월 21일 용인 한성C.C에서 팍리스 산업의 발전 방향을 논의하고 회원사 간 교류를 활성화하기 위한 ‘2026년 회원사 춘계 그린미팅’을 개최했습니다.

이번 그린미팅에는 픽셀플러스, 텔레칩스, 가온칩스 등 주요 회원사를 비롯하여 특별회원, 대학 등의 초청인사를 포함해 총 10개 팀, 40여명이 함께했습니다. 참석자들은 탁 트인 필드 위에서 친선 라운딩을 즐기며 상호 네트워크를 공고히 하는 뜻깊은 시간을 가졌습니다.

이어진 만찬 자리에서는 협회의 주요 활동 계획을 공유하고, K-팍리스 생태계의 공동 발전을 위한 실질적인 협력 방안을 심도 있게 논의하는 등 대한민국 시스템반도체 산업의 리더로서 화합과 도약의 의지를 다졌습니다.



협회는 지난 4월 28일 판교 그레비티 호텔에서 산·학·연 관계자 85명이 참석한 가운데 ‘Physical AI: The Next Tech Frontier’를 주제로 2026 시스템반도체 얼라이언스 피지컬 AI 상용화 전략 포럼을 개최했습니다.

이날 포럼에서는 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 국가 R&D 로드맵 발표를 시작으로, 반도체공학회, 딥엑스, 노타AI, PwC 컨설팅의 전문가들이 연사로 참여하여 저전력 NPU 설계, AI 모델 경량화 및 최적화, 비즈니스 도입 전략 등 상용화 중심의 실질적인 비전과 기술력을 공유했습니다. 협회는 이번 포럼을 통해 피지컬 AI 중심의 민관 협력 거버넌스를 공고히 확립하였으며, 이를 기반으로 기술 개발부터 투자 유치에 이르는 산업 선순환 생태계 구축을 본격적으로 추진하고 있습니다.

## 피지컬AI 상용화 전략포럼



### 디자인 서비스 기업 간담회

협회는 지난 4월 15일, 한국팹리스산업협회 회의실에서 팹리스와 디자인서비스 기업 간의 유기적인 협력 생태계를 조성하고 산업 경쟁력을 강화하기 위한 '디자인서비스 기업 정책 간담회'를 개최했습니다. 김경호 협회장과 커넥스트, 노블디자인 등 주요 디자인서비스 기업 대표들이 참석한 이번 간담회에서는 업계의 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하는 심도 있는 논의가 이뤄졌습니다. 협회는 이를 계기로 디자인서비스 기업과의 네트워킹을 확대하고, 설계부터 시제품 제작까지 이어지는 팹리스 생태계의 연결고리를 더욱 공고히 다져나갈 방침입니다.



### 반도체 전·후공정 기업 정책간담회

협회는 지난 5월 7일 국내 시스템반도체 산업의 설계-제조-패키징/테스트 전 과정의 연계 경쟁력을 확보하기 위한 '반도체 전·후공정 기업 정책 간담회'를 개최했습니다. 김경호 협회장과 (주)ALT, QRT(주), (주)PKL 등 테스트, 불량분석, 마스크 분야의 주요 기업 대표 및 임원진이 참석한 이번 간담회에서는 첨단 패키징 기술 협력과 공급망 안정화 등 국내생태계 강화를 위한 다각적인 전략이 논의 되었습니다. 협회는 이번 소통을 바탕으로 전·후공정 기업들과의 유기적인 협력 체계를 공고히 하여, 우리 팹리스 기업들이 제조 및 조립 과정에서도 최적의 파트너십을 구축할 수 있도록 적극 지원할 계획입니다.



### 기획예산처 「중장기 국가발전전략 수립」 팹리스 기업 간담회

협회는 지난 4월 24일 서울역 스마트워크센터에서 기획예산처 신명석 혁신경제전환과장 및 관계자들과 함께 팹리스 산업의 현안을 논의하고 예산 및 정책지원 방안을 모색하는 현장 간담회를 개최했습니다. 이번 간담회에는 네오와인, 레오엘에스아이, 오픈엠티테크 놀로지 등 주요 회원사 대표단이 참석하여 ▲고속연 설계 인력 유지를 위한 세제 혜택 강화 ▲EDA 툴 및 IP 도입 비용의 세액공제 포함 ▲국산 반도체 채택 선순환 생태계 조성 등 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제를 건의했습니다. 기획예산처는 현장의 목소리를 적극 수렴하여 팹리스 기업들이 글로벌 시장에서 당당히 경쟁할 수 있도록 실효성 있는 예산 집행과 정책적 지원을 아끼지 않겠다고 화답했습니다.

협회는 우리 팹리스 업계의 생생한 목소리를 정부 정책에 간밀히 반영하기 위해 지난 5월 15일, 산업통상부 최우혁 첨단산업정책국장과 안홍상 반도체과장 등 관계자들과 정책 만찬 간담회를 가졌습니다. 이번 자리는 단순한 의견 수렴을 넘어 정부와 협회 간의 정책 파트너십을 더욱 공고히 다지기 위해 마련되었습니다.

### 산업통상부 국과장 정례미팅

특히 양측은 향후 정례적인 회의 체계를 상시 가동하여 업계의 애로사항을 실시간으로 공유하고, 이를 바탕으로 실효성 있는 지원 대책을 신속하게 도출하기로 뜻을 모았습니다. 협회는 앞으로도 정부와의 긴밀한 소통을 통해 회원사의 목소리가 국가 정책의 중심이 될 수 있도록 가교 역할에 총력을 다할 방침입니다.

### 판교 인근 주요 회원사 오찬

협회는 회원사 간 유대감을 강화하고 소통의 접점을 넓히기 위해 지난 5월 19일, 판교 인근 주요 회원사들을 초청하여 오찬 간담회를 가졌습니다. 이번 자리는 2026년 상반기 협회의 주요 활동 성과를 공유하고, 급변하는 산업 환경 속에서 팹리스 업계가 나아가야 할 방향을 함께 고민하기 위해 마련되었습니다. 특히 참석한 회원사 대표들과 함께 협력 생태계 구축을 위한 결속과 화합의 의지를 다졌으며, 현장의 애로사항을 가감 없이 나누는 뜻깊은 시간을 보냈습니다. 협회는 앞으로도 정기적인 교류의 장을 통해 회원사의 목소리에 귀를 기울이고, 팹리스 산업의 공동 발전을 위한 견고한 파트너십을 이어갈 방침입니다.



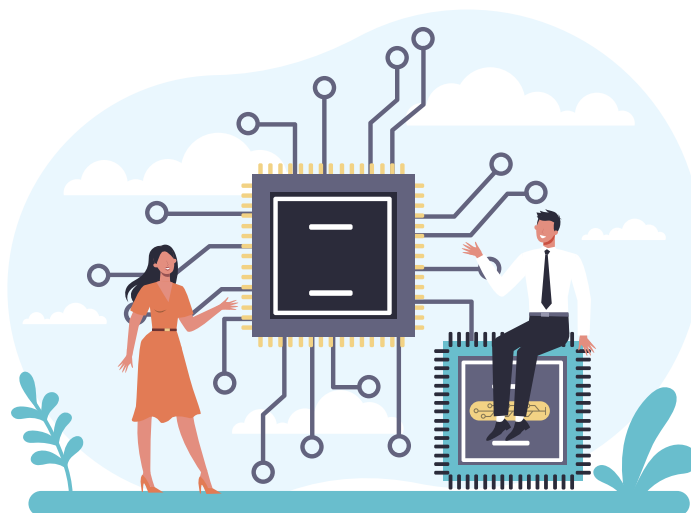
## 재직자 AI교육

협회는 회원사 임직원의 실무 역량 강화와 업무 혁신을 위해 고용노동부 및 대한상공회의소와 연계한 재직자 AI교육을 실시하고 있습니다. 지난 4월을 시작으로 연간 20여 회에 걸쳐 진행되는 이번 교육은 27개 맞춤형 과정 중 각 기업이 필요로 하는 실무 중심의 생성형 AI 활용법을 선택하여 수강할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 직군의 재직자들이 실질적인 업무 효율화를 이룰 수 있도록 전문적인 지원 체계를 가동 중입니다.

특히 이번 교육은 교육비의 90~95%가 환급되어 회원사의 비용 부담을 최소화 하고 있으며, 판교 교육장뿐만 아니라 기업 현장으로 직접 찾아가는 ‘맞춤형 출강 교육’을 병행하여 참여 기업들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

실제로 교육에 참여한 회원사 웰랑의 최승종 대표이사는 “실무진에게 즉각적인 업무 혁신을 가져다주는 매우 효과적인 과정”이라며 현장 중심의 실용적인 커리큘럼에 높은 만족감을 전하기도 했습니다.

협회는 앞으로도 차수별 교육을 지속적으로 운영하여, 더 많은 회원사가 AI 기술을 기반으로 디지털 전환을 가속화하고 실질적인 업무 혁신을 이룰 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 방침입니다.



**26. 05. 28.(목)**

전장반도체 설계검증 「V&V 이론교육」

장소 · 경기창조경제혁신센터

**26. 05. 28.(목)**

정보통신산업진흥원(NIPA) 박윤규 원장 간담회

장소 · NIPA 오픈업센터

**26. 6. 2.(화)**

제3판교 시스템반도체 클러스터 협의회 참석

장소 · 경기도청

**26. 6. 4.(목)**

과기부총리 주재, 「K-AI 반도체 성장포럼」 참석

장소 · 롯데호텔(소공동)

**26. 6. 16.(화)~18.(목)**

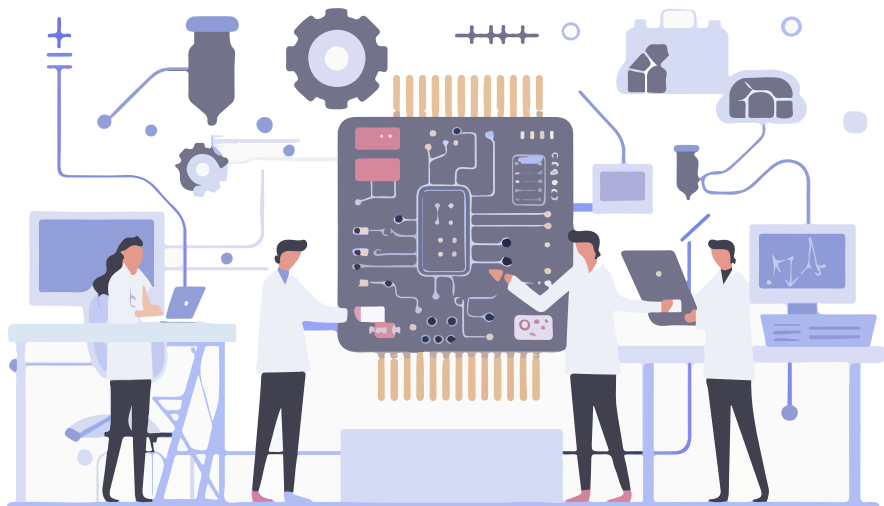
전장반도체 설계검증 「V&V 실무교육」

장소 · 경기창조경제혁신센터

**26. 6. 30.(화)**

컨테이블 2026 SUMMER, JUMP UP, 「K-IP 설계 및 공동활용 강화방안」

장소 · 지란지교소프트 사옥



## 현장 소통 김경호 협회장, 취임 후 밀착 행보 가속화



김경호 한국팹리스산업협회장은 지난 2월 제3대 협회장 취임 이후 회원사와의 현장 소통을 지속적으로 확대하고 있습니다. 현재까지 23개 회원사를 방문해 산업 현장의 애로사항을 청취하고, K-팹리스 산업의 글로벌 경쟁력 강화 방안을 모색하고 있습니다.

최근에는 제주반도체, DB하이텍, 아나배틱세미, 사피엔반도체, 웰랑, 자람테크놀로지, 라온텍 등 스타트업부터 중견·대기업까지 설계 현장을 두루 살피며 산업 전반의 생생한 목소리를 청취하였습니다.

이러한 현장 중심의 소통을 바탕으로 김경호 회장은 지난 4월 27일 전자신문에 「K-팹리스 1% 벽 깨는 투트랙(2-Track) 성장 전략」을 기고하며 국내 팹리스 산업의 글로벌 도약을 위한 실효성 있는 정책 방향을 제시했습니다.

기고문을 통해 ▲생태계 연결고리 복원 ▲첨단공정 스타트업 지원과 메인스트림 공정 육성을 아우르는 투트랙 전략 ▲국산 칩 수요 확대를 위한 제도적 지원 등 K-팹리스의 외연 확장을 위한 핵심 과제를 강조했습니다.

**LINK | 기고문 전문 보러가기**

한국팹리스산업협회는 글로벌 시장 점유율 10배 확대와 글로벌 50위권 내 5개 기업 육성을 목표로, 정부와 업계간 협력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

픽셀플러스 경영지원본부 최일석 본부장

## 국내 인력난의 해법, 해외 전문기술인력에서 찾다. 해외 전문기술인력 유치 성공 사례 - 픽셀플러스 -

픽셀플러스는 이미 6년 전부터 베트남 설계 인력을 선제적으로 채용해 왔으며, 당시 영입된 인재들은 현재 회사의 기술 발전을 견인하는 핵심 인력으로 훌륭히 성장해 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 국내 팹리스 업계가 심각한 인력난을 겪고 있는 가운데, 글로벌 인재를 자사 핵심 자산으로 키워 낸 픽셀플러스만의 장기적인 인재 육성 노하우와 성공전략을 직접 듣기 위해 픽셀플러스를 찾았습니다.

### WHY 도입 배경

Q 현재 픽셀플러스에서 근무 중인 해외 엔지니어는 몇 명인가요?

A 현재 총 3명의 해외 엔지니어가 근무중이며, 모두 베트남 출신입니다. 회로설계 엔지니어로 근무하고 있습니다. 단순 보조 역할이 아니라 핵심 회로설계 업무를 수행하고 있으며, 일부는 팀장 역할 까지 맡고 있습니다.

Q 해외 전문기술인력을 채용하게 된 계기는 무엇인가요?

A 약 6~7년 전 당시 우수한 엔지니어 채용에 어려움을 겪고 있었습니다. 특히 팹리스 중소기업 특성상 국내 핵심 인재 확보에 한계가 있었고, 이를 해결하기 위해 대학 교수와 상담하던 중 베트남 우수 인재를 추천받아 채용하게 되었습니다.

Q 기존 국내 채용에서 어떤 어려움이 있었나요?

A 국내 우수 인재들은 대부분 대기업을 선호하고, 중소 팹리스 기업에는 오래 근무하지 않는 경우가 많았습니다. 어렵게 채용해도 2~3년 후 삼성전자·SK하이닉스 등 대기업으로 이직 하는 사례가 많아 인력 유지에 어려움이 있었습니다.

Q 베트남 인재를 선택하게 된 특별한 이유가 있나요?

A 실제로 채용해보니 한국과 문화적으로 유사한 부분이 많고 조직 적응력이 뛰어났습니다. 예의와 조직문화 적응도 좋았으며, 한국어 습득 속도도 빨랐습니다. 회사에서는 특히 “한국 조직문화와 가장 잘 맞는 해외 인재”라는 평가를 하고 있습니다.

## HOW 채용 과정

Q 해외 엔지니어 채용은 어떤 방식으로 진행 되었나요?

A 대학 교수 추천을 통해 우수 학생을 소개받아 채용을 진행했습니다.  
이후 일반 국내 채용과 동일하게 면접 및 검증 절차를 거쳤습니다.

Q 초기 채용 당시 가장 우려했던 부분은 무엇 인가요?

A 연구소 내부에서는 초기 반대 의견도 있었습니다. “언어도 안통하는데 어떻게 협업하느냐”는 우려가 컸습니다. 하지만 회사 차원에서 우선 시범적으로 채용해보자는 결정을 내렸고, 실제로 1~2년이 지나자 대부분 문제가 해결됐습니다.

Q 비자 문제는 어떻게 해결했나요?

A 현재 총 3명의 해외 엔지니어가 근무중이며, 모두 베트남 출신입니다.  
회로설계 엔지니어로 근무하고 있습니다.  
단순 보조 역할이 아니라 핵심 회로설계 업무를 수행하고 있으며, 일부는 팀장 역할까지 맡고 있습니다.

## RESULT 실제 성과

Q 조직에는 어떤 변화가 있었나요?

A 우수한 기술력을 바탕으로 조직 내 신뢰를 얻었고, 후배 엔지니어들이 배우고 따라갈 수 있는 환경이 형성됐습니다.

Q 국내 인력 대비 가장 큰 강점은 무엇인가요?

A 장기 근속 가능성, 높은 조직 적응력, 빠른 한국어 습득 등 장점이 많으며, 특히 비자 특성상 장기간 근무하는 경우가 많아 기업 입장에서 인력 안정성이 높다는 점이 가장 큰 장점입니다.

## REAL STORY 조직적응 & 관리

Q 언어 문제는 없었나요?

A 초기에는 어려움이 있었지만 약 1~2년 정도 지나면서 대부분 해결됐습니다. 현재는 메일 작성, 회의, 업무 커뮤니케이션 모두 자연스럽게 가능합니다.

Q 회사에서는 한국어 교육을 따로 지원했나요?

A 입사 초기 회사에서 직접 한국어 선생님을 초빙해 약 3개월간 사내 한국어 교육을 진행했습니다. 이후에는 직원들이 스스로 학습하며 한국어 능력을 향상시켰습니다.

## REAL STORY 조직적응 & 관리

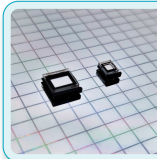
Q 해외전문기술인력 유치사업과 같은 지원 프로그램을 활용해 해외 인재 도입을 고민 중인 펌리스 기업들에게, 먼저 경험한 기업으로서 어떤 조언을 해주고 싶으신가요?

A 초기 1~2년은 조직문화와 언어에 적응하는 과정으로 바라보고, 단기적인 성과보다는 장기적인 핵심 인재 육성 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.

실제로 초반에는 커뮤니케이션이나 업무 적응에 어려움이 있을 수 있지만, 일정 시간이 지나면 충분히 안정적으로 자리 잡을 수 있으며 기업의 핵심 인재로 성장할 가능성도 높습니다.

특히 기술적인 부분은 입사 후에도 충분히 배울 수 있는 만큼, 기본적인 한국어 소통 능력과 성장 가능성을 중심으로 인재를 선발하고 지속적으로 지원해주는 것이 중요하다고 생각합니다.

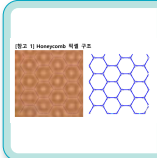
## ■ 타이틀 클릭시 뉴스 기사로 이동



라운텍, SID 2026서마이크로디스플레이 소개



오픈엣지, LPDDR6 기반 인터페이스 IP 라이선스 계약 수주



사피엔반도체, UXGA+ 해상도 마이크로 LED 구동칩 출시



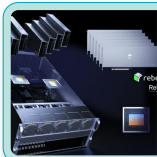
퓨리오사시 "올해 2세대 NPU 2만장 양산 목표...제품 공급 시작"



딥엑스, 日 IT 전시회 참가... "피지컬AI 시장 공략 속도"



디노티시아, AI 엑스포 2026 부스 참여... 기술 라이브 시연



리벨리온, Arm·SKT와 협력... 추론 인프라 시장 겨냥



롯데이노베이트, 모빌린트와 맞손... NPU 스마트 인프라 최적화 '가속도'



포스코DX, AI솔루션에 모빌린트 NPU 탑재 추진



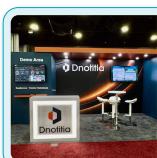
디노티시아, 스코인포와 지역 기반 AI 사업 협력



수퍼게이트, 대만 폭스콘 계열 소들과 AI 반도체 설계 협력



딥엑스, 피지컬 AI 시장 안착 본격화... 글로벌 양산 계약 30건 돌파



디노티시아, 시리즈A 900억원 투자 유치



퀄리티스반도체, SK하이닉스와 18억 규모 계약 체결



하이퍼엑셀 김주영 대표, '2026년 정보통신 날' 산업포장 수상...LLM 추론용 AI반도체 공로

협회는 회원사의 홍보 지원 및 비즈니스 협력 파트너 발굴을 위해 상시로 제안과 요청을 접수하고 있습니다. 뉴스레터 게재, 공동 세미나·행사 개최, 공동 R&D 및 사업화 파트너 매칭 등 협회 지원이 필요한 사항이 있으시면 언제든지 사무국으로 문의해 주시기 바랍니다.

문의 : 한국팹리스산업협회 사무국 (대표메일: kfia@k-fabless.org / 전화: 031-706-9777)

|  |      |  |                      |                            |
|--|------|--|----------------------|----------------------------|
|  | 기업명  | FPT Semiconductor  | 대표자                  | 응맹 빙 광 (Nguyen Vinh Quang) |
|  | 회사주소 | FPT Tower, No.10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam |                      |                            |
|  | 홈페이지 | <a href="https://fpt-semiconductor.com">https://fpt-semiconductor.com</a>                | <a href="#">바로가기</a> |                            |
|  | 연락처  | +84 77577 1568   |                      |                            |

### 주요 제품 및 회사 소개

FPT Semiconductor는 2022년 3월 설립된 베트남 FPT Corporation 계열의 반도체 전문 기업으로, 2014년부터 축적해온 VLSI 설계 역량을 기반으로 글로벌 반도체 설계 서비스를 제공하고 있습니다.

미국, 일본, 대만, 호주, 중국 및 유럽 시장의 다양한 고객과 협력하며 기술력을 인정받아 왔으며, 특히 Power IC 및 IoT IC 분야를 핵심 성장 영역으로 집중하고 있습니다.

또한 아날로그 IC 설계, 디지털 IC 설계, FPGA 설계 등 반도체 개발 전 과정을 자체 수행할 수 있는 엔지니어링 체계를 구축하고 있으며, 고객 맞춤형 최적 솔루션과 고품질 설계 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 사업 분야는 Analog IC Design, Digital IC Design 및 FPGA Design입니다.

|     |              |   |                                  |                |
|-----|--------------|---|----------------------------------|----------------|
|     | 기업명          | 엣지에이아이 주식회사   | 대표자                              | (각자대표) 양정웅/김정욱 |
|     | 회사주소         | 본사  | 광주광역시 동구 금남로 193-22, 603호        |                |
|     |              | 서울사무소   | 서울특별시 관악구 남현동 602-21번지, 위즈엘타워 5층 |                |
|     | 홈페이지         | <a href="https://www.edge-ai.kr">https://www.edge-ai.kr</a> | <a href="#">바로가기</a>             |                |
| 연락처 | 062-973-3613 |   |                                  |                |

### 주요 제품 및 회사 소개

엣지에이아이는 초저전력 온디바이스 AI 반도체 및 Edge AI용 통합 플랫폼을 개발하는 AI 팹리스 기업입니다. 주요 제품으로 이미 개발이 완료된 4 TOPS Edge AI 가속 SoC인 'EGAI\_01S'와 현재 개발 중인 초저전력 0.5 TOPS 뉴로모픽 AI 반도체 'EGAI\_01N'이 있습니다.

EGAI\_01S는 1.5W 저전력 환경에서 영상·센서·IoT 데이터를 현장에서 즉시 처리할 수 있는 산업형 Edge AI 반도체이며, EGAI\_01N은 배터리 사용 환경에서도 장시간 AI 연산과 구동이 가능한 전력 효율을 극대화한 차세대 뉴로모픽 AI 반도체입니다.

엣지에이아이는 Edge AI BOX, SDK 등 HW·SW 통합 플랫폼을 기반으로 산업 IoT, 스마트 인프라, 지능형 CCTV, 미래 모빌리티 분야에 적용 가능한 Edge AI 솔루션을 제공하고 있습니다.

아울러 AI 반도체, 온디바이스 AI, Edge AI 분야 전문 교육 및 기술확산 사업도 함께 추진하며 차세대 Edge AI 산업 생태계 확산에 기여하고 있습니다.

|  |      |   |                      |     |
|--|------|---|----------------------|-----|
|  | 기업명  | (주)아나배틱세미   | 대표자                  | 정세웅 |
|  | 회사주소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 22(판교 트라이타워), 테너지존 5층                        |                      |     |
|  | 홈페이지 | <a href="https://anabatic-semi.com">https://anabatic-semi.com</a> | <a href="#">바로가기</a> |     |
|  | 연락처  | 070-8277-4230   |                      |     |

### 주요 제품 및 회사 소개

아나배틱세미는 BMS(Battery Management System)용 반도체를 개발/판매 및 솔루션을 제공하고 있습니다. 2024년 5월 창업하였으며, 반도체 설계 및 배터리 응용 관련 핵심 인력들을 보유하고 있습니다.

현재 미국의 두 회사가 과점중인 시장에 성능 우수 및 원가 경쟁력을 가지고 국내 배터리사와 전기자동차 업체의 부품 국산화를 초기 목표로 하고 점차 해외로 시장을 확대하는 계획입니다.

아나배틱세미의 개발 제품은 AFE(Analog Front End), wCP(wireless Communication Processor), BMS AP이며, 각각 25년 Q4, 26년 Q4, 27년 Q4에 초도 양산을 계획 중입니다.

|  |      |   |                      |     |
|--|------|---|----------------------|-----|
|  | 기업명  | (주)라온반도체  | 대표자                  | 용성일 |
|  | 회사주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, 실리콘파크 B동3층                                |                      |     |
|  | 홈페이지 | <a href="https://www.raonsemi.co.kr">https://www.raonsemi.co.kr</a> | <a href="#">바로가기</a> |     |
|  | 연락처  | 031-608-3270  |                      |     |

### 주요 제품 및 회사 소개

라온반도체는 IGBT, 실리콘 카바이드 (Silicon Carbide) 소자, Power IC 등 전력반도체 기반 IPM (Intelligent Power Modules), HP 모듈 (High Power Modules)을 설계, 양산 및 판매하는 Fabless회사입니다.

주요 판매시장은 중소 생활가전(에어컨, 세탁기, 냉장고), AI 데이터센터 내 Cooling System 및 공장자동화 설비(자동 Robot, 공작 기계, 펌프)입니다.

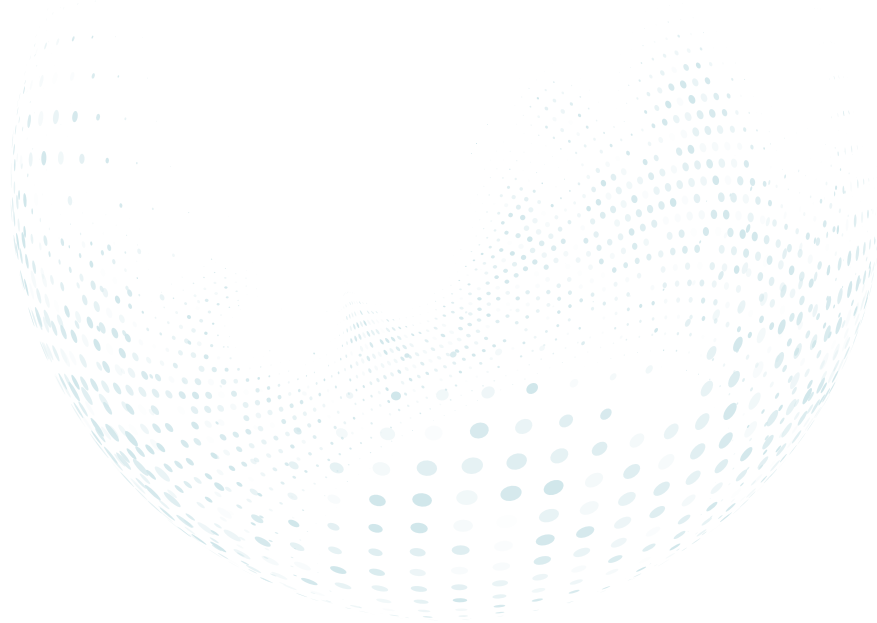
라온반도체의 주력 제품은 GPM (Green Power Module) 2/3/5/8시리즈로써 600/650V와 1,200V 전압 제품군으로, 2A 부터 75A 넓은 전류용량 제품으로 구성되어 있습니다.

또한 2026년 차세대 전력반도체 소자인 실리콘 카바이드 MOSFET가 내장된 IPM을 출시하므로 고효율 인버터시스템과 전기자동차용 공조시스템까지 활용 영역을 확대하였습니다.

라온반도체는 25년 이상의 경험을 가진 전력반도체 전문가들로 구성되었습니다.

앞으로 고객을 우선으로 편리하고 신뢰하는 고효율, 고품질 신제품 개발에 집중하고, 지속 가능한 친환경 미래 솔루션을 공급하는 글로벌 기업으로 성장할 것입니다.

**”한국패리스산업협회 뉴스레터는  
회원사 여러분과 함께 만들어 갑니다.”**



---

**주소** 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56, D동 305호(위든타워)

**TEL** 031-706-9777    **Email** [kfia@k-fabless.org](mailto:kfia@k-fabless.org)

---